

**Silicon PIN Photodiode**  
**Silizium-PIN-Fotodiode**  
**Version 1.4**

---

**SFH 2400**



**Features:**

- Especially suitable for applications from 380 nm to 1100 nm
- Short switching time (typ. 5 ns)

**Besondere Merkmale:**

- Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von 380 nm bis 1100 nm
- Kurze Schaltzeit (typ. 5 ns)

**Applications**

- Photointerrupters
- Industrial electronics
- For control and drive circuits

**Anwendungen**

- Lichtschranken
- Industrieelektronik
- Messen / Steuern / Regeln

**Ordering Information**

**Bestellinformation**

Type:	Photocurrent	Ordering Code
Typ:	Fotostrom	Bestellnummer
	$V_R = 5\text{ V}$ , standard light A, $E_v = 1000\text{ lx}$ $I_p$ [ $\mu\text{A}$ ]	
SFH 2400	10 ( $\geq 6$ )	Q65110A2628

**Maximum Ratings** ( $T_A = 25\text{ °C}$ )**Grenzwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operating and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	$T_{op}; T_{stg}$	-40 ... 100	°C
Reverse voltage Sperrspannung	$V_R$	20	V
Reverse voltage Sperrspannung ( $t < 2\text{ min}$ )	$V_R$	50	V
Total power dissipation Verlustleistung	$P_{tot}$	120	mW
Thermal resistance for mounting on pcb Wärmewiderstand für Montage auf PC-Board	$R_{thJA}$	450	K/W
Electrostatic discharge Elektrostatische Entladung (acc. to ANSI/ ESDA/ JEDEC JS-001 - HBM)	$V_{ESD}$	2000	V

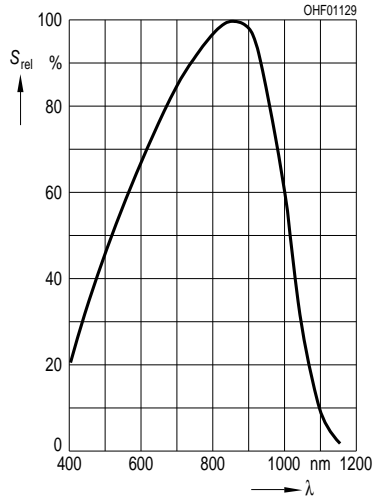
**Characteristics** ( $T_A = 25\text{ °C}$ , Standard Light A,  $T = 2856\text{ K}$ )**Kennwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Photocurrent Fotostrom ( $E_v = 1000\text{ lx}$ , Std. Light A, $V_R = 5\text{ V}$ , $T = 2856\text{ K}$ )	$I_P$	10 ( $\geq 6$ )	$\mu\text{A}$
Photocurrent Fotostrom ( $V_R = 5\text{ V}$ , $\lambda = 870\text{ nm}$ , $E_e = 1\text{ mW/cm}^2$ )	$I_P$	6.5	$\mu\text{A}$
Wavelength of max. sensitivity Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit	$\lambda_{S\text{ max}}$	850	nm
Spectral range of sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit	$\lambda_{10\%}$	380 ... 1100	nm
Radiant sensitive area Bestrahlungsempfindliche Fläche	A	1.00	$\text{mm}^2$
Dimensions of radiant sensitive area Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Fläche	L x W	1 x 1	mm x mm

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Dark current Dunkelstrom ( $V_R = 20\text{ V}$ )	$I_R$	1 ( $\leq 5$ )	nA
Spectral sensitivity of the chip Spektrale Fotoempfindlichkeit des Chips ( $\lambda = 870\text{ nm}$ )	$S_{\lambda\text{ typ}}$	0.65	A / W
Quantum yield of the chip Quantenausbeute des Chips	$\eta$	0.93	Electrons /Photon
Open-circuit voltage Leerlaufspannung ( $E_v = 1000\text{ lx, Std. Light A}$ )	$V_O$	320	mV
Short-circuit current Kurzschlussstrom ( $E_v = 1000\text{ lx, Std. Light A}$ )	$I_{SC}$	10	$\mu\text{A}$
Rise and fall time Anstiegs- und Abfallzeit ( $V_R = 20\text{ V, } R_L = 50\ \Omega, \lambda = 850\text{ nm}$ )	$t_r, t_f$	0.005	$\mu\text{s}$
Forward voltage Durchlassspannung ( $I_F = 80\text{ mA, } E = 0$ )	$V_F$	1.3	V
Capacitance Kapazität ( $V_R = 0\text{ V, } f = 1\text{ MHz, } E = 0$ )	$C_0$	11	pF
Temperature coefficient of $V_O$ Temperaturkoeffizient von $V_O$	$TC_V$	-2.6	mV / K
Temperature coefficient of $I_{SC}$ Temperaturkoeffizient von $I_{SC}$ (Std. Light A)	$TC_I$	0.18	% / K
Noise equivalent power Rauschäquivalente Strahlungsleistung ( $V_R = 20\text{ V, } \lambda = 870\text{ nm}$ )	NEP	0.028	pW / $\text{Hz}^{1/2}$
Detection limit Nachweisgrenze	$D^*$	$3.6e12$	$\text{cm x}$ $\text{Hz}^{1/2} / \text{W}$

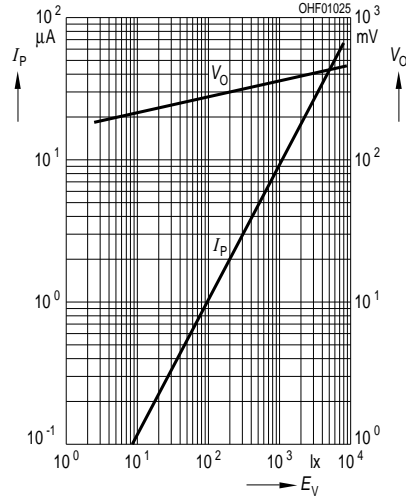
**Relative Spectral Sensitivity**  
**Relative spektrale Empfindlichkeit**

$S_{rel} = f(\lambda)$



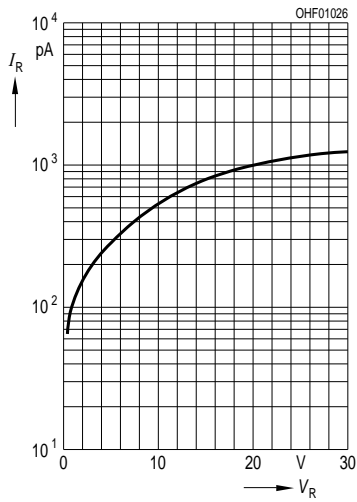
**Photocurrent / Open-Circuit Voltage**  
**Fotostrom / Leerlaufspannung**

$I_P (V_R = 5 V) / V_O = f(E_V)$



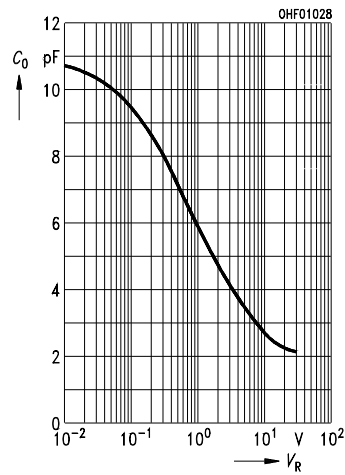
**Dark Current**  
**Dunkelstrom**

$I_R = f(V_R), E = 0$



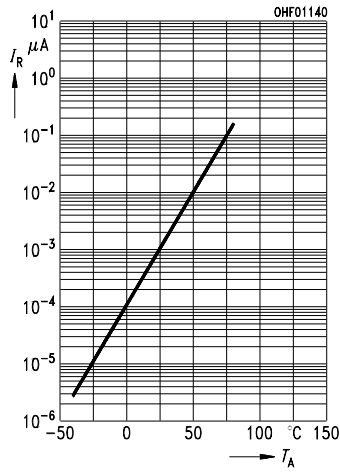
**Capacitance**  
**Kapazität**

$C = f(V_R), f = 1 MHz, E = 0$

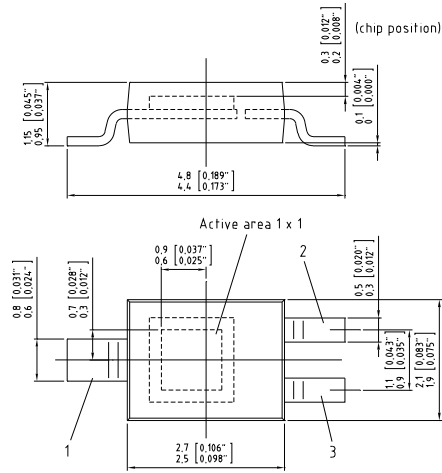


**Dark Current  
Dunkelstrom**

$$I_R = f(T_A), V_R = 10 \text{ V}, E = 0$$



**Package Outline  
Maßzeichnung**



63062-A4-001-A1-03

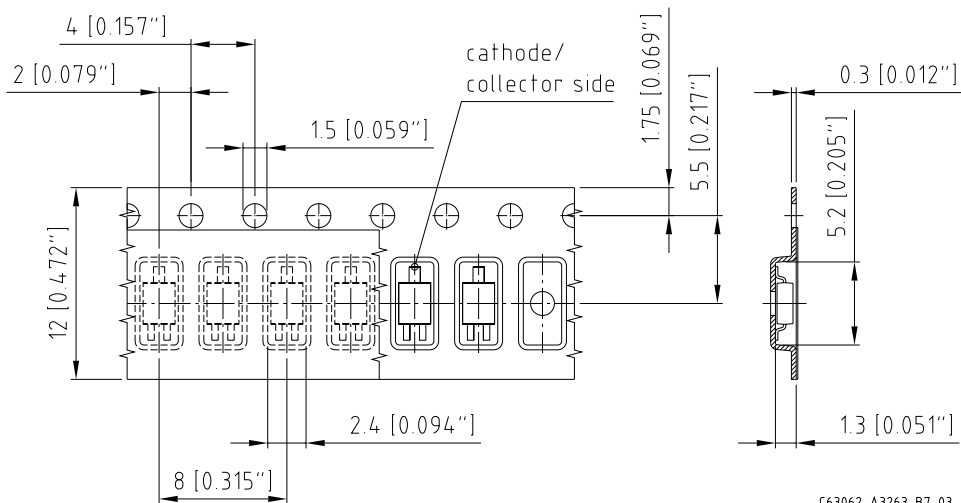
Dimensions in mm (inch). | Maße in mm (inch).

**Pinning**  
**Anschlussbelegung**

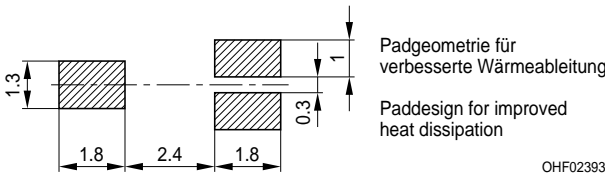
Pin Anschluss	Description Beschreibung
1	cathode / Kathode
2	n.c.
3	anode / Anode

**Package** Smart DIL

**Gehäuse** Smart DIL

**Taping**  
**Gurtung**


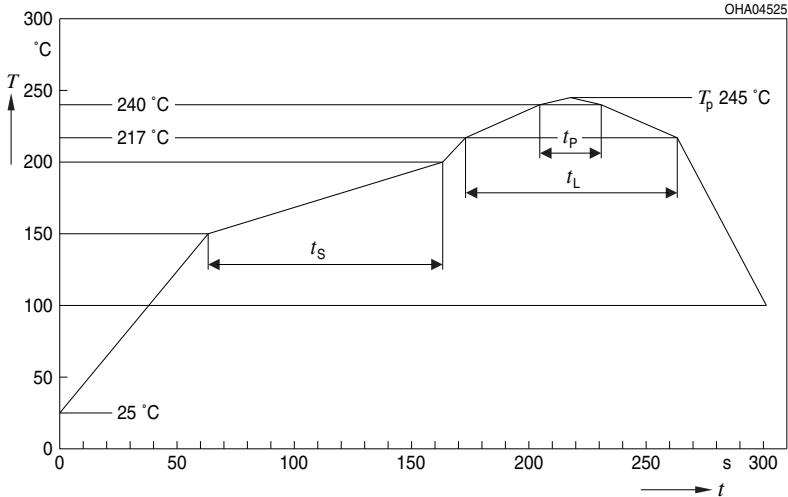
**Recommended Solder Pad**  
**Empfohlenes Lötpadding**



Dimensions in mm. / Maße in mm.

**Reflow Soldering Profile**  
**Reflow-Lötprofil**

Preconditioning: JEDEC Level 4 acc. to JEDEC J-STD-020D.01



OHA04612

Profile Feature Profil-Charakteristik	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Unit Einheit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time $t_s$ $T_{Smin}$ to $T_{Smax}$	$t_s$	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak*) $T_{Smax}$ to $T_P$			2	3	K/s
Liquidus temperature	$T_L$	217			°C
Time above liquidus temperature	$t_L$		80	100	s
Peak temperature	$T_P$		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature $T_P$ - 5 K	$t_P$	10	20	30	s
Ramp-down rate* $T_P$ to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to $T_P$				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component  
 \* slope calculation  $DT/Dt$ :  $Dt$  max. 5 s; fulfillment for the whole T-range



**Disclaimer****Attention please!**

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

**Packing**

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

**Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!**

Critical components\* may only be used in life-support devices\*\* or systems with the express written approval of OSRAM OS.

\*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

\*\*) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

**Disclaimer****Bitte beachten!**

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

**Verpackung**

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

**Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!**

Kritische Bauteile\* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen\*\* nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

\*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

\*\*) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH  
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg  
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；  
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Photodiodes](#) category:*

*Click to view products by [OSRAM](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[LTR-526AD](#) [LV0221CS-TLM-H](#) [OED-SP-7L](#) [LTR-536AB](#) [LTR-743DBM1-TA](#) [LV0223CV-TLM-H](#) [67-21SYGC-S349-TR8](#) [SAH500M1](#)  
[SFH 2200 A01](#) [BPW 34 S E9601](#) [SFH 2713](#) [SFH 2703](#) [LTR-546AD](#) [BP 104 SR-Z](#) [BPV23FL](#) [BPW 34 BS-Z](#) [BPW 34 FAS](#) [BPW 34 FS](#)  
[IG17X1000S4I](#) [IG22X250S4I](#) [VTB9413BH](#) [VTD205H](#) [VTD205KH](#) [VTP1220FBH](#) [VTP1232FH](#) [VTP4085H](#) [1541201EEA400](#) [SFH 2400](#)  
[OP913WSL](#) [OP955](#) [OPR5913](#) [PD15-21B/TR8](#) [PD3122FE000F](#) [PD93-21C/TR8](#) [LTR-536AD](#) [VTP8651H](#) [VTD206KH](#) [VTB1013H](#)  
[BPV23NF](#) [OP905](#) [LTR-516AD](#) [BPW 34 FS-Z](#) [VTD34FH](#) [QSB34CGR](#) [SFH 2500 FA](#) [3001032](#) [3001048](#) [ARRAYC-60035-64P-PCB](#) [SFH](#)  
[2240](#) [OPR2100T](#)